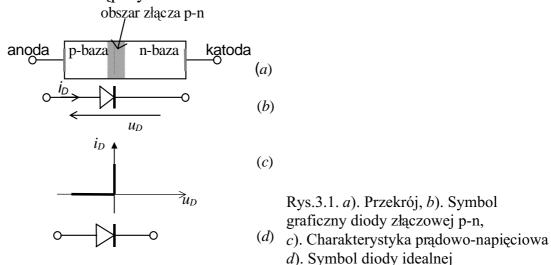
# 3 DIODY

### 3.1. MODEL DIODY ZŁĄCZOWEJ P\*-N

Dioda jest najprostszym, jednozłączowym przyrządem półprzewodnikowym; dziurowo-elektronowe złącze p-n powstaje na styku neutralnych obszarów typu p i typu n w monokrystalicznej strukturze półprzewodnika (rys.3.1). Obszary neutralne nazywane są bazami diody, a wraz z omowymi kontaktami z wyprowadzeniami zewnętrznymi obszar p stanowi anodę, a obszar n - katodę diody. Nieliniowa charakterystyka napięciowo-prądowa złącza jest zasadniczą cechą diody złączowej. Użyteczność diody rzeczywistej zależy głównie od stopnia podobieństwa jej charakterystyki z charakterystyką diody idealnej oraz wartości szeregu parametrów elektrycznych tworzących jej schemat zastępczy.



Idealnym modelem diody jest przełącznik, który przy polaryzacji ujemnej  $u_D$ <0 (w kierunku zaporowym, rewersyjnym) jest otwarty i uniemożliwia przepływ jakiegokolwiek prądu, natomiast jest załączony przy polaryzacji dodatniej  $u_D$  $\ge$ 0 (w kierunku przewodzenia), zapewniając bezstratny przepływ prądu  $i_D$  (rys.3.1c). Diody złączowe p-n, diody Schottky'ego i niektóre typy tyrystorów mają charakterystyki najbardziej zbliżone do charakterystyki diody idealnej.

Diody w układach elektronicznych mogą spełniać różnorodne funkcje: prostowania prądu zmiennego, sterowanej impedancji, detekcji sygnałów, modulacji i generacji sygnałów wielkiej częstotliwości,

i inne. Funkcje te polegają na wykorzystaniu nie tylko nieliniowości charakterystyki, ale także zjawisk przebicia złącza tunelowego i lawinowego, wrażliwości wielu parametrów na temperaturę, promieniowanie elektromagnetyczne, stałe pole magnetyczne i inne parametry środowiska pracy diody. Uwydatnione w procesach technologicznych nietypowe charakterystyki i niektóre parametry diody umożliwiają ich bardziej efektywne wykorzystanie w diodach specjalnych.

W zależności od rodzaju materiału półprzewodnikowego, technologii i zastosowania stosowane są różne klasyfikacje diod. I tak, ze względu na materiał wyróżniamy diody germanowe, krzemowe, z arsenku galu i innych materiałów, a ze względu na konstrukcję i technologię diody ostrzowe i planarne: (homo)złączowe p-n heterozłączowe p-n, oraz Schottky'ego ze złączem metal-półprzewodnik. W praktyce najbardziej powszechny jest podział diod ze względu na zastosowania, w którym wyróżniamy diody prostownicze, pojemnościowe, przełączające, stabilizacyjne, tunelowe i inne.

Dla oceny przydatności diod w różnorodnych układach definiuje się dla nich pewne maksymalne, dopuszczalne i charakterystyczne prądy i napięcia:

 $U_{RWM}$  - maksymalne napięcie wsteczne, które może być wielokrotnie przykładane do diody,

 $U_R$  - maksymalne stałe napięcie wsteczne,

 $U_{RSM}$  - maksymalne napięcie wsteczne, które niepowtarzalnie może być przyłożone do diody,

 $I_{FSM}$  - maksymalny prąd przewodzenia,

 $U_F$  - napięcie przewodzenia przy stałym określonym prądzie,

 $I_R$  - prąd wsteczny przy określonym napięciu rewersyjnym i temperaturze złącza  $T_j$ .

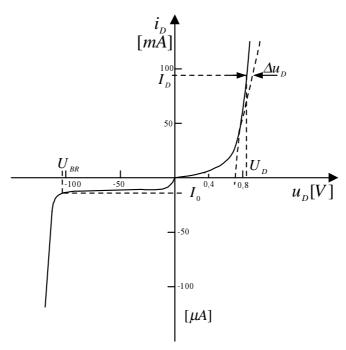
Na niektórych kartach katalogowych można znaleźć także pełną charakterystykę napięciowo-prądową oraz typy obudowy diody wraz z jej parametrami termicznymi: maksymalną temperaturą złącza  $T_{j\ max,}$ , temperaturą obudowy  $T_c$  i rezystancji termicznej złącze-obudowa  $R_{Thj-c}$ .

## 3.2. RÓWNANIE RZECZYWISTEJ DIODY ZŁĄCZOWEJ P-N

Parametry elektryczne diod półprzewodnikowych są określone rodzajem i strukturą krystaliczną materiału półprzewodnikowego oraz właściwościami złącza p-n. Wielkość prądu diody  $i_D$  zależy od kierunku i wartości przyłożonego napięcia  $u_D$  (rys.3.2). Linia prosta

aproksymująca duże prądy diody w kierunku przewodzenia dla  $u_D=U_F>0$  wyznacza napięcie zagięcia charakterystyki  $U_P$ , które pozwala rozróżnić materiał półprzewodnikowy: około 0,4 V dla Ge, 0,7 V dla Si i 1,6 V dla GaAs.

Prąd w kierunku przewodzenia  $i_D$ = $I_F$  przewyższa prąd rewersyjny  $I_R$  o kilka rzędów - stąd należy pamiętać, że skale prądowe na poglądowych charakterystykach diod dla obu kierunków są różne. Przy dużych napięciach ujemnych  $u_D$ = $U_R$ <<0 bardzo szybko wzrasta prąd rewersyjny. Przy napięciu  $U_{BR}$  obserwujemy przebicie elektryczne diody, które często kończy się jej zniszczeniem.



Rys.3.2. Charakterystyka napięciowo-prądowa krzemowej diody złączowej

Prąd diody rzeczywistej w kierunku przewodzenia jest zasadniczo sumą prądów dwóch modelowych diod: rekombinacyjnej i dyfuzyjnej

$$i_D = I_{GR0} \left[ \exp \left( \frac{u_D - i_D r_S}{2\varphi_T} \right) - 1 \right] + I_0 \left[ \exp \left( \frac{u_D - i_D r_S}{\varphi_T} \right) - 1 \right]$$
(3.1)

gdzie:

 $I_{GR0}$  - zerowy prąd generacyjno-rekombinacyjny w obszarze złącza p-n przy  $u_D = U_F \rightarrow 0$ ,

 $I_0$  - prąd rewersyjny nasycenia nośników mniejszościowych przy  $u_D=U_R<0$ ,

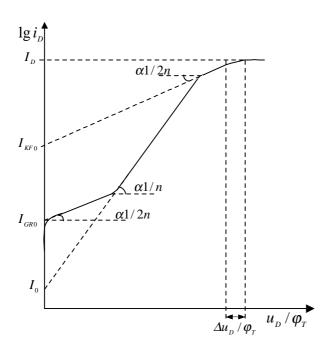
 $r_S$  - rezystancja szeregowa diody,

 $\varphi_T$  - potencjał termiczny elektronów (kT/q=26 mV w 300 K),

 $u_D$ - $i_D r_S$  - napięcie bezpośrednio na złączu, przeciwne napięciu dyfuzyjnemu  $\psi_0$ .

Każda z tych diod uwidacznia się na charakterystyce rzeczywistej diody przedstawionej w półlogarytmicznym układzie współrzędnych (ln  $i_D$ ,  $u_D$ ) lub (log  $i_D$ ,  $u_D$ ) różnym nachyleniem charakterystyki (rys.3.3). Przy bardzo uważnej analizie jej przebiegu można wyróżnić pięć zakresów w kierunku przewodzenia ( $u_D=U_F>0$ ): małych prądów, rekombinacyjny, dyfuzyjny, dryftowy (przy wysokim poziomie iniekcji) i omowy, oraz trzy zakresy w kierunku zaporowym ( $u_D=U_R<0$ ): małych prądów, nasycenia i przebicia.

Jak widać z przebiegu charakterystyki  $\ln i_D = f(u_D)$  i nachyleń prostych odcinków na jej poszczególnych zakresach, udział prądu rekombinacyjnego jest decydujący przy małych napięciach polaryzujących złącze w kierunku przewodzenia  $(0 < u_D < 4\varphi_T)$ . Można wykazać, że w złączu symetrycznie zdomieszkowanym  $I_{GR0} / I_0 \approx 4.5 \cdot 10^3$ , dla  $U_D = 5\varphi_T$ .



Rys.3.3. Charakterystyka diody rzeczywistej  $\ln i_D = f(u_D/\varphi_T)$  dla znormalizowanego potencjałem  $\varphi_T$  napięcia w kierunku przewodzenia

W diodach krzemowych prąd dyfuzyjny zaczyna dominować przy  $u_D \ge 16 \varphi_T$ . W takich warunkach prąd diody można aproksymować zależnością

$$i_D = I_S \left[ \exp \left( \frac{u_D - i_D r_S}{n \varphi_T} \right) - 1 \right]$$
 (3.2)

gdzie: n - współczynnik nieidealności (emisji) złącza p-n, zaś  $I_S$  - efektywny prąd nasycenia diody, przy czym  $I_0 \le I_S \le I_{GR0} \le I_{KP0}$ .

Dla dużych napięć polaryzujacych diodę w kierunku przewodzenia, takich że  $u_D \le \varphi_T \ln(N_D^2/10n_i^2)$ , można przyjąć

$$i_D \approx I_S \exp\left(\frac{u_D}{n\varphi_T}\right)$$
 (3.3)

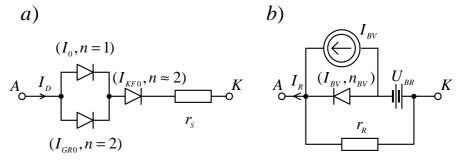
Dla  $N_D = 10^{16}$  cm<sup>-3</sup> są to napięcia  $u_D < 0.64$  V oraz  $n \ge 1$ .

Przy dużym poziomie iniekcji nośników mniejszościowych do obszaru bazy nachylenie charakterystyki znowu maleje, współczynnik emisji  $n\approx2$ , a prąd nasycenia w równaniu wykładniczym diody (3.2) osiąga wartość  $I_{KF0}$ .

Przy dużych prądach wyróżnia się tzw. zakres omowy charakterystyki diody (rys.3.3). Prąd w tym zakresie staje się proporcjonalny do napięcia zewnętrznego na diodzie  $u_D$ , które w znacznej swej części odkłada się na rezystancji szeregowej  $r_S$  słabiej zdomieszkowanej bazy. Rezystancję szeregową wyznaczamy dla dużej wartości prądu  $I_D$  z różnicy napięć  $\Delta u_D$  pomiędzy zmierzoną wartością napięcia na diodzie a napięciem wynikającym z jego modelowej wartości dla diody dyfuzyjnej, przy tym samym prądzie  $I_D$ , według zależności (3.2) - (p. rys.3.3)

$$r_{S} = \frac{\Delta u_{D}}{I_{D}} \tag{3.4}$$

Typowa dioda w średnim zakresie prądów w kierunku przewodzenia zachowuje się jako dioda wykładnicza według równania (3.2) ze współczynnikiem emisji n=1 oraz prądem nasycenia  $I_0$ .



Rys.3.4. Schemat zastępczy diody rzeczywistej: *a*) w kierunku przewodzenia, *b*) w kierunku zaporowym

Efekty rekombinacyjne przy małych prądach i dużych poziomach iniekcji są reprezentowane w modelu diody rzeczywistej przez układ szeregowo-równoległy diod rekombinacyjnych z odpowiednimi współczynnikami (rys.3.4a).

Przy polaryzacji zaporowej ( $u_D=U_R<0$ ) do prądu rewersyjnego nośników mniejszościowych  $I_0$  należy dodać, praktycznie w całym

zakresie napięć ujemnych, prąd generacyjny i prąd upływności powierzchniowej, które w sumie jako prąd rewersyjny  $I_R$  przy napięciu  $U_{BR}$  inicjują przebicie lawinowe o całkowitym prądzie  $I_{BV}$  (rys.3.2b).

W zakresie napięć przed przebiciem całkowity prąd rewersyjny  $I_R$  może być reprezentowany elementem nieliniowym z odwrotną polaryzacją i źródłem napięciowym  $U_{BR}$ , zbocznikowanymi dużą rezystancją  $r_R$  (rys.3.4b). Gdy pojawi się przebicie, to schemat należy uzupełnić źródłem prądowym  $I_{BV}$ .

#### 3.3. PARAMETRY DIODY PROSTOWNICZEJ

Zasadnicza cecha diody: duża rezystancja w kierunku zaporowym i niewielka jej wartość w kierunku przewodzenia jest wykorzystywana w układach prostowniczych, detekcyjnych i modulacyjnych (rys.3.5). Rezystancja stałoprądowa w kierunku przewodzenia dla stałej wartości napięcia  $u_D = U_F > 0$ , wynosi

$$r_F \equiv \frac{U_F}{I_F} \approx \frac{U_F}{I_S} \exp\left(-\frac{U_F}{n\varphi_T}\right)$$
 (3.5)

dla  $U_F > 3\varphi_T$ ,

zaś w kierunku zaporowym, dla  $u_D$ =- $U_R$ 

$$r_R = \frac{U_R}{I_R} \approx \frac{U_R}{I_S} \tag{3.6}$$

gdy  $|U_R| > 3\varphi_T$ 

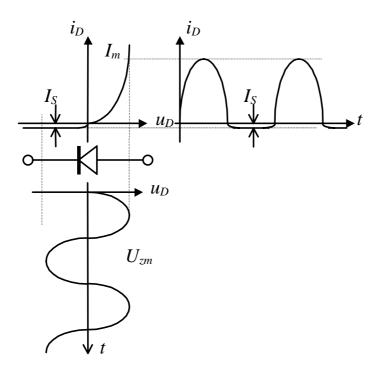
Są to wielkości nieliniowe, zależne od wartości napięcia i prądu diody przy których są wyznaczane.

Stałoprądowy współczynnik prostowania diody jest definiowany następująco

$$k_r \equiv \frac{r_R}{r_F} \approx \exp\left(\frac{U_F}{n\varphi_T}\right)$$
 (3.7)

Jego wartość jest miarą nieliniowości diody. W katalogach wartość tego współczynnika jest podawana przy  $|U_D|=\pm 1$ V.

Ponadto dla diod prostowniczych ważne są dopuszczalne warunki pracy określane maksymalnymi wartościami prądu przewodzenia  $I_{FSM}$  i napięcia rewersyjnego  $U_{RWM}$ , mocy rozpraszanej na diodzie  $P_{MAX}$ , a także maksymalnej i minimalnej temperatury otoczenia.



Rys. 3.5. Praca diody prostowniczej

Wielkość mocy jest oceniana jako suma mocy rozpraszanych w diodzie przy prądach przewodzenia i rewersyjnym

$$P = P_F + P_R \tag{3.8}$$

W większości przypadków  $P_R << P_F$ , i można przyjąć

$$P \approx P_F = 2U_{F \acute{s}r} I_{F \acute{s}r} \tag{3.9}$$

gdzie:  $U_{F\acute{s}r}$  i  $I_{F\acute{s}r}$  są wartościami średnimi napięcia i prądu w kierunku przewodzenia.

Ze względu na wydzielaną moc, krzemowe diody prostownicze dzielimy na diody małej mocy - poniżej 1 W, diody średniej mocy - od 1 do 10 W, diody dużej mocy - powyżej 10 W.

## 3.4. POJEMNOŚCI ZŁĄCZA P<sup>+</sup>-N

Nadmiarowe nośniki mniejszościowe dyfuzyjnego prądu elektronowego  $I_{nd}$  w obszarze neutralnym p i dyfuzyjnego prądu dziurowego  $I_{pd}$  w obszarze neutralnym n, tworzą w tych obszarach ruchome ładunki elektronów ( $-Q_n$ ) i dziur ( $+Q_p$ ), które tworzą całkowity ładunek dyfuzyjny  $Q_d = Q_n + Q_p$  (rys.3.6). Wielkość tych ładunków zależy od napięcia polaryzującego złącze i jest proporcjonalna do obszarów pod krzywą rozkładu nośników mniejszościowych po każdej stronie złącza.

Dla diody p<sup>+</sup>-n ładunek nadmiarowych dziur w obszarze neutralnym typu n (w bazie n) jest większy od ładunku nadmiarowych elektronów po stronie przeciwnej złącza:  $Q_p >> Q_n$ . Ponadto dla diody z tzw. krótką bazą n, gdy jej długość jest mniejsza od średniej drogi dyfuzji dziur;  $W_n << L_p$ , rozkład dziur w bazie jest liniowy i tworzą one ładunek

$$Q_{p} = qS(W_{n} - x_{n})\frac{p_{n}}{2} = \frac{qS(W_{n} - x_{n})}{2} \frac{n_{i}^{2}}{N_{D}} \left[ \exp\left(\frac{u_{D}}{\varphi_{T}}\right) - 1 \right]$$
(3.10)

gdzie: S - powierzchnia złącza,  $x_n$ - współrzędna początku obszaru neutralnego n.

Zmiany napięcia na diodzie wywołują zatem zmiany ładunku dyfuzyjnego. Taka zmiana określa *pojemność dyfuzyjną* 

$$C_d \equiv \frac{dQ_d}{du_D}\Big|_{U_D} \tag{3.11}$$

Dla diody p<sup>+</sup>-n otrzymujemy

$$C_{d} = \frac{qA(W_{n} - x_{n})}{2\varphi_{T}} \frac{n_{i}^{2}}{N_{D}} \left[ \exp\left(\frac{U_{D}}{\varphi_{T}}\right) - 1 \right] = \frac{(W_{n} - x_{n})^{2}}{2D_{D}} \frac{I_{D}}{\varphi_{T}} = \frac{\tau_{p}}{2} \frac{I_{D}}{\varphi_{T}}$$
(3.11a)

albo prościej

$$C_d \approx 39\tau_p I_0 \exp(39U_D)$$
 [pF], gdy  $I_0$  w [mA] (3.11b)

W ogólnym przypadku

$$C_d = \frac{I_{nd}\tau_n + I_{pd}\tau_p}{\varphi_T} \tag{3.11c}$$

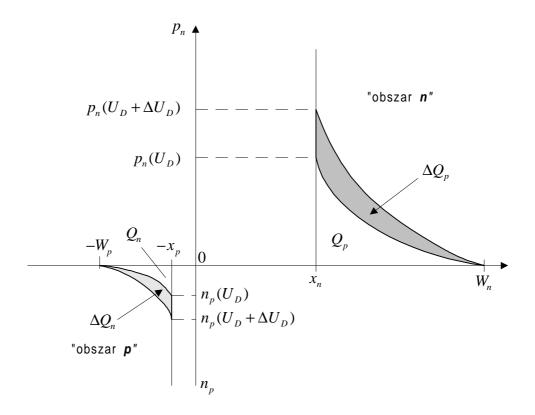
gdzie:  $\tau_n$  i  $\tau_p$  - czasy życia elektronów i dziur jako nośników mniejszościowych w obszarach neutralnych.

Poza tym, zmiany napięcia przyłożone do diody wywołują zmiany szerokości warstwy zaporowej złącza p-n, czyli zmiany ładunku przestrzennego zjonizowanych domieszek po obu stronach złącza (rys.3.7). Tę zmianę ładunku

$$dQ_{JD} = |dQ_{JA}| \equiv dQ_J$$

układ zewnętrzny diody przyjmuje jako zmianę pojemności, którą nazywamy pojemnością złączową (albo barierową)

$$C_j = C_j (u_D) \equiv \frac{dQ_J}{du_D} \bigg|_{U_D}$$
 (3.12)



Rys.3.6. Dodatnie zmiany ładunku nadmiarowego nośników mniejszościowych złącza skokowego  $p^+$ -n przy skokowym wzroście napięcia o  $\Delta U_D$ 

Jeżeli założyć stałą szerokość *d* warstwy zaporowej w całym przekroju złącza o powierzchni *S*, to przez analogię z kondensatorem płaskim, możemy stwierdzić, że pojemność złączowa dla złącza skokowego wynosi

$$C_{j} = \frac{\varepsilon_{s}\varepsilon_{0}S}{d} = S \left[ \frac{\varepsilon_{s}\varepsilon_{0}}{2} \frac{qN^{*}}{\psi_{0} - U_{D}} \right]^{\frac{1}{2}}$$
(3.13)

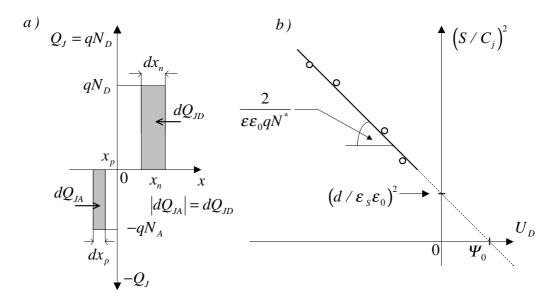
gdzie :  $N^* = N_A N_D / (N_A + N_D)$ , przy czym  $N_A$  - koncentracja akceptorów w obszarze typu p, oraz  $N_D$  - koncentracja donorów w obszarze typu n. Natomiast dla złącza o liniowym rozkładzie domieszek, gdy N=ax, pojemność złączowa wyraża się zależnością

$$C_{j} = S \left[ \frac{\varepsilon_{s} \varepsilon_{0} q a}{12(\psi_{0} - U_{D})} \right]^{\frac{1}{3}}$$
(3.13a)

Zależność (3.13) przekształcona do postaci

$$\left(\frac{S}{C_j}\right)^2 = \frac{2}{\varepsilon_s \varepsilon_0 q N^*} (\psi_0 - U_D) \tag{3.14}$$

jest zależnością liniową, pozwalającą bezpośrednio z wykresu wyznaczyć niektóre parametry złącza: napięcie dyfuzyjne  $\psi_0$  (z odcinka na odciętej), koncentrację domieszek (z nachylenia prostej) oraz szerokość złącza na rzędnej  $(S/C_i)^2$  - rys.3.7.



Rys.3.7. a). Zmiany szerokosci ładunku przestrzennego d  $(d\equiv |x_p| + x_n)$  w funkcji napięcia na złaczu, b). Zależność (3.14) dla złacza progowego p<sup>+</sup>-n

Jeżeli ponadto uwzględnić pojemności pasożytnicze pomiędzy złączem a obudową diody  $C_o$ , to całkowita pojemność diody p-n wyniesie

$$C = C_d + C_j + C_o (3.15)$$

Już przy małych prądach przewodzenia  $C_d > C_j$ , zaś przy polaryzacji zaporowej mamy relację odwrotną:  $C_d < < C_j$ , i pojemność złącza wynosi od dziesiętnych części do setek pF. Właśnie w zakresie napięć rewersyjnych pracują diody pojemnościowe.

Zależność (3.13) jest modelowa dla złącza skokowego. W przypadku ogólnym pojemność złączowa jest przestawiana zależnością empiryczną

$$C_{j}(u_{D}) = \frac{C_{j}(0)}{\left(1 - \frac{u_{D}}{\psi_{0}}\right)^{1/m}} = B(\psi_{0} - u_{D})^{-m}$$
(3.16)

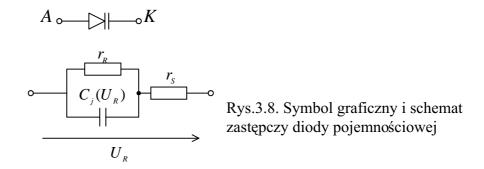
gdzie 
$$B=C_i(0)\psi_0^{-m}$$
.

Natomiast całkowitą pojemność diody przedstawimy jako

$$C(u_D) = B(\psi_0 - u_D)^{-m} + C_o$$
(3.17)

Analitycznie można wykazać, że dla rozkładu liniowego N(x)=ax współczynnik m=1/3, zaś dla rozkładu skokowego (progowego) m=1/2.

Model diody pojemnościowej spolaryzowanej zaporowo przedstawia rys.3.8.



Diody pojemnościowe pracują w strojonych napięciowo układach rezonansowych jako tzw. warikapy oraz w układach mikrofalowych jako waraktory we wzmacniaczach parametrycznych. Istotna jest wówczas dobroć takiego elementu. Dla schematu zastępczego diody z rys.3.8, wynosi ona

$$Q = \frac{\omega C_j r_R}{\omega C_j^2 r_R r_S + \frac{r_S}{r_P} + 1}$$
(3.18)

a jej zależność logarytmiczną przedstawia rys.3.9.

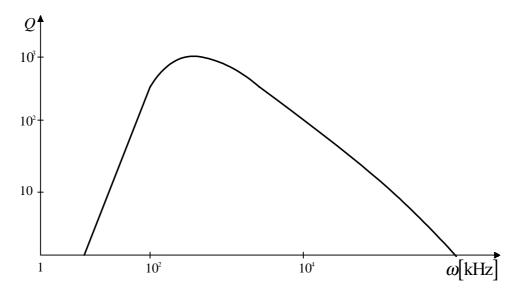
Gdy ( $\omega C_j r_R$ )>1, to z (3.18) otrzymujemy

$$Q \approx \frac{\omega C_j r_R}{1 + \omega^2 C_j^2 r_R r_S}$$
 (3.18a)

Maksymalna wartość dobroci, wyznaczona na podstawie (3.18a), wynosi

$$Q_{MAX} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{r_R}{r_S}} \tag{3.19}$$

przy pulsacji 
$$\omega_M = \frac{1}{C_i \sqrt{r_R r_S}}$$
.



Rys.3.9. Dobroć warikapu w funkcji pulsacji

Dla małych częstotliwości, gdy  $r_S \ll 1/\omega C_j$  oraz  $r_S / r_R \ll 1$ , dobroć jest funkcją liniową pulsacji

$$Q \approx \omega C_i r_R \tag{3.20a}$$

zaś dla wielkich częstotliwości, gdy ( $\omega C_j r_R$ )>>1, jest odwrotnie proporcjonalna do pulsacji

$$Q \approx \frac{1}{\omega C_i r_S} \tag{3.20b}$$

#### 3.5. MODELE MAŁOSYGNAŁOWE DIODY

Impedancja diody jako elementu nieliniowego zależy także od amplitudy i częstotliwości wymuszenia napięciowego. Zwykle sygnał napięciowy wymuszający prąd w diodzie ma charakter harmoniczny o amplitudzie  $U_d$ , dużo mniejszej od napięcia stałego  $U_D>0$ , polaryzującego przewodząco diodę ( $U_d<< U_D$ ), który zapiszemy jako

$$u_D(t) = U_D + u_d(t) = U_D + U_d \cos(\omega t)$$
 (3.21)

Przy bardzo małych częstotliwościach wymuszenia napięciowego efekty pojemnościowe są pomijane, a rezystancję dynamiczną diody dyfuzyjnej n-p przy  $U_D >> \varphi_T$  otrzymujemy różniczkując uproszczoną zależność napięciowo-pradowa

$$i_D = I_S \left[ \exp\left(\frac{u_D}{n\varphi_T}\right) - 1 \right] \approx I_S \exp\left(\frac{u_D}{n\varphi_T}\right)$$
 (3.22)

Zatem rezystancja dynamiczna wynosi

$$r_d = \frac{du_D}{di_D}\Big|_{I_D} = \frac{n\varphi_T}{I_D + I_S} \approx \frac{n\varphi_T}{I_D}$$
(3.23)

i jest miarą krzywizny charakterystyki napięciowo-prądowej w punkcie  $(U_D,I_D)$  - rys.3.2. Wartość  $r_d$  wyznaczamy graficznie jako cotangens kąta nachylenia stycznej do charakterystyki w punkcie  $(U_D,I_D)$  - w odróżnieniu od rezystancji stałoprądowej  $r_D$ , określanej przez nachylenie prostej przechodzącej przez punkty (0,0) i  $(U_D,I_D)$ , czyli

$$r_{\scriptscriptstyle D} \equiv \frac{U_{\scriptscriptstyle D}}{I_{\scriptscriptstyle D}} \tag{3.24}$$

Reaktancja diody związana jest ze zmianami ładunku w warstwie zaporowej złącza i ładunku nośników mniejszościowych w bazie diody. Na jej wielkość składają się przede wszystkim pojemność dyfuzyjna  $C_d$ , określona zależnościami (3.11 i 3.12), oraz pojemność złączowa  $C_j$ , określona zależnością (3.13).

Elementarna analiza zachowania się nośników mniejszościowych w diodzie dyfuzyjnej p<sup>+</sup>-n o długiej n-bazie pozwala przedstawić admitancję diody w postaci [86]

$$y = \frac{I_D}{\varphi_T} \sqrt{1 + j\omega \tau_p} + j\omega C_j$$
 (3.25)

gdzie  $\tau_p$  - średni czas życia dziur jako nośników mniejszościowych w bazie typu n.

Dla małych pulsacji, gdy  $\omega \tau_p \le 1$ , z powyższej zależności mamy

$$y \approx \frac{I_D}{\varphi_T} + j\omega \left[ \left( \frac{I_D}{2\varphi_T} \right) \tau_p + C_j \right] \equiv g_d + j\omega \left( C_d + C_j \right)$$
 (3.26)

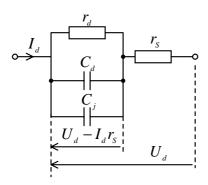
gdzie:  $g_d = 1/r_d \approx I_D/\phi_T$  - konduktancja diody, zaś  $C_d$  - pojemność dyfuzyjna, określona zależnością

$$C_d = \frac{I_D \tau_p}{2\varphi_T} = \frac{g_d \tau_p}{2} \tag{3.27}$$

Natomiast dla dużych pulsacji, gdy  $\omega \tau_p >> 1$ , admitancja (3.25) przyjmuje postać

$$y \approx \frac{I_D}{\varphi_T} \sqrt{j\omega \tau_p} + j\omega C_j = g_d \sqrt{\frac{\omega \tau_p}{2}} + j\omega \left(g_d \sqrt{\frac{\tau_p}{2\omega}} + C_j\right)$$
 (3.28)

Elementy admitancyjne równań (3.26) i (3.28) występują w schemacie zastępczym diody półprzewodnikowej (rys.3.10).



Rys.3.10. Małosygnałowy schemat zastępczy diody p<sup>+</sup>-n

### 3.6. DIODY STABILIZACYJNE

Diody stabilizacyjne pracują w zakresie rewersyjnym charakterystyki napięciowo-prądowej w warunkach odwracalnego przebicia elektrycznego złącza p<sup>+</sup>-n<sup>+</sup> o mechanizmie Zenera lub/i lawinowym (rys.3.11). W takim bardzo cienkim złączu powstają warunki ostrego i wyraźnego przebicia wyrażającego się nagłym i znacznym wzrostem prądu przy stosunkowo niskich napięciach. Diody stabilizacyjne są wykonywane zwykle z krzemu, dlatego są bardziej stabilne i odporne na przebicie cieplne niż diody germanowe.

Maksymalna dopuszczalna moc rozproszenia  $P_{max}$  diody stabilizacyjnej ogranicza jej prądowy zakres pracy w danej temperaturze otoczenia  $T_a$ . Zakres ten można określić na podstawie maksymalnej mocy dopuszczalnej  $P_{max}(20^{\circ}\text{C})$  w temperaturze otoczenia  $T_a$ =20°C (lub 300K) oraz dopuszczalnej maksymalnej temperatury złącza  $T_{j max}$ 

$$P_{MAX} = P_{MAX} \left(20^{\circ} \,\mathrm{C}\right) \frac{T_{j\,\mathrm{max}} - T_{a}}{T_{j\,\mathrm{max}} - 20^{\circ} \,\mathrm{C}}$$
(3.29)

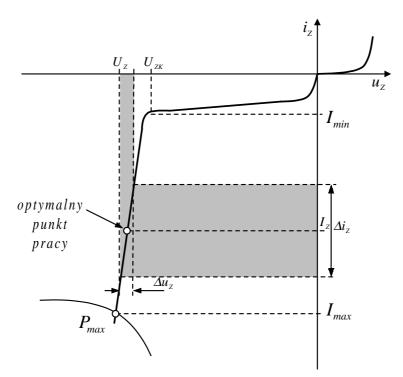
Charakterystyczne nominalne napięcie przebicia  $U_{ZK}$  (ang. k - knee) jest niewiele mniejsze od napięcia stabilizacji  $U_Z$ . Zatem można przyjąć, że maksymalny prąd stabilizacji wynosi

$$I_{max} = \frac{P_{max}}{I_{max}} \tag{3.30}$$

Warunki pracy diody ustawia się w ten sposób, że średni prąd pomiędzy

 $I_{max}$  a  $I_{min}$  wyznacza punkt pracy stabilizowanego prądu

$$I_Z = \frac{I_{max} + I_{min}}{2} \tag{3.31}$$



Rys.3.11. Charakterystyka i zakres użytecznej pracy diody stabilizacyjnej

Dla punktu pracy  $(I_Z, U_Z)$  definiujemy rezystancję dynamiczną

$$r_z = \frac{\Delta u_Z}{\Delta i_Z} \tag{3.32}$$

oraz rezystancję stałoprądową

$$R_Z = \frac{U_Z}{I_Z} \tag{3.33}$$

Stosunek obu rezystancji nazywany jest współczynnikiem nieliniowości diody stabilizacyjnej

$$\beta \equiv \frac{R_Z}{r_z} = \frac{\frac{\partial i_Z}{I_Z}}{\frac{\partial u_Z}{U_Z}}$$
(3.34)

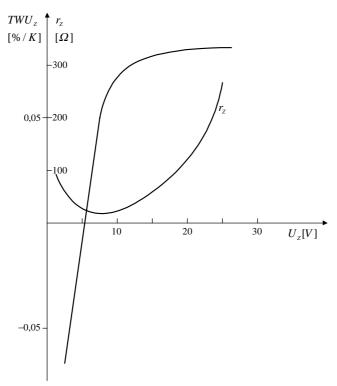
Współczynnik ten wyraża względne zmiany prądu płynącego przez diodę stabilizacyjną do wywołanych nim względnych zmian napięcia i dla dobrych diod stabilizujących  $\beta$ >100.

Wpływ temperatury otoczenia na stabilizowaną wartość napięcia jest określany temperaturowym współczynnikiem względnych zmian  $U_Z$ 

$$TWU_Z = \frac{\Delta U_Z}{U_Z \Delta T} \qquad [\%/K]$$
 (3.35)

gdzie:  $\Delta U_Z$  - średnia wartość zmian temperaturowych  $U_Z$  przy prądzie  $I_Z$ ,  $\Delta T$  - dopuszczalny zakres temperatury pracy diody.

Właśnie wielkość i znak  $TWU_Z$  ujawnia charakter przebicia elektrycznego złącza diody stabilizacyjnej (rys.3.12).



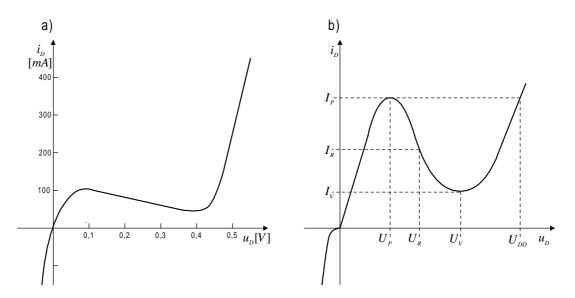
Rys.3.12.  $TWU_Z$  i rezystancja dynamiczna w funkcji napięcia stabilizacyjnego

Przy przebiciu Zenera posiada ona  $TWU_Z < 0$ , zaś przy przebiciu lawinowym  $TWU_Z > 0$ . Przy koncentracji domieszek  $N_D = N_A \approx 5,10^{22} \mathrm{m}^{-3}$  (co pozwala uzyskać  $U_Z = 5...6$  V) następuje kompensacja efektów temperaturowych przebicia złącza i  $TWU_Z \approx 0$ . Duży dodatni  $TWU_Z$  w diodach stabilizacyjnych o napięciu powyżej 15 V jest zwykle kompensowany poprzez utworzenie struktury szeregowej złącz p<sup>++</sup>-n<sup>++</sup>-n-p. Drugie złącze pracuje w kierunku przewodzenia i ma  $TWU_F < 0$ , przy typowej wartości  $U_F = 0,7...1$  V, co skutecznie sprowadza wypadkową wartość współczynnika temperaturowego blisko zera w diodach stabilizacyjnych z kompensacją temperaturową. Napięcia poniżej 1V mogą być stabilizowane przez *stabistory* - diody p-n polaryzowane przepustowo, jednakże ich  $TWU_F$  jest znaczny i wynosi od - 0,2 do - 0,08 %/K dla temperaturowo skompensowanych

stabistorów.

### 3.7. DIODY TUNELOWE

Jeżeli obszar złącza diody zostanie jeszcze bardziej zdomieszkowany niż w diodzie Zenera, to napięcie przebicia takiego złącza stanie się bliskie zeru:  $U_{ZK}\approx 0$ . Dioda p<sup>++</sup>-n<sup>++</sup>, która ma większą rezystancję w kierunku przewodzenia niż w kierunku zaporowym jest *diodą wsteczną* (rys.3.14*a*). Jest to zatem odwrócenie funkcji złącza - bardzo użyteczne w detekcji sygnałów mikrofalowych. Są to zwykle diody germanowe.



Rys.3.13. Typowe charakterystyki: *a*). Germanowej diody wstecznej, *b*). Diody tunelowej

Diody tunelowe są jeszcze bardziej zdomieszkowane (>  $10^{18}$  cm<sup>-3</sup>) i wyróżniają się swoją nietypową, w kształcie litery N, charakterystyką napięciowo-prądową w kierunku przewodzenia (rys.3.14b). Jej szczególną cechą jest zakres napięciowy o ujemnej rezystancji dynamicznej  $r=du_D/di_D$ , w którym prąd maleje od wartości szczytowej  $I_P$  (peak) do minimum lokalnego  $I_V$  (valley) przy wzroście napięcia od  $U_P$  do  $U_V$ . W tym zakresie średnia wartość ujemnej rezystancji wynosi

$$r_{md} = \frac{U_V - U_P}{I_V - I_P} \tag{3.36}$$

W zakresie rezystancji ujemnej prąd diody zmienia charakter z tunelowego na dyfuzyjny, który dla napięć  $u_D > U_V$  jest) zasadniczym prądem diody - poza prądami upływnościowymi. Przebieg

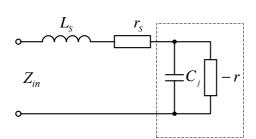
charakterystyki w przybliżeniu może być zapisany jako suma tych dwóch prądów

$$i_D = I_P \frac{u_D}{U_P} \exp\left(1 - \frac{u_D}{U_P}\right) + I_0 \left[\exp\left(\frac{u_D}{\varphi_T}\right) - 1\right]$$
(3.37)

Rezystancja dynamiczna dla napięć  $U_P$  i  $U_V$  jest zatem nieskończenie wielka, natomiast w punkcie przegięcia charakterystyki  $(U_R, I_R)$  osiąga minimalną wartość ujemną

$$r_{min} = -\frac{U_R}{I_P} \approx -\frac{2U_P}{I_P} \tag{3.38}$$

Taki prosty opis diody tunelowej jako rezystancji ujemnej jest właściwy tylko dla małych częstotliwości. W praktyce diody te są wykorzystywane zwykle do wzmacniania i generacji przy dużych częstotliwościach. W paśmie mikrofalowym w schemacie zastępczym diody tunelowej należy uwzględnić znaczną pojemność złącza  $C_j$  oraz indukcyjność  $L_S$  i rezystancję szeregową  $r_S$  doprowadzeń drutowych, które także oddziałują na pracę diody.



Rys.3.14. Schemat zastępczy diody tunelowej

Zgodnie z tym schematem impedancja wejściowa diody tunelowej wynosi

$$Z_{in} = \left[r_S + \frac{-r}{1 + \left(\omega r C_j\right)^2}\right] + j\omega \left[L_S - \frac{r^2 C_j}{1 + \left(\omega r C_j\right)^2}\right]$$
(3.39)

Część rzeczywista tej impedancji jest równa zero przy częstotliwości

$$f_{r0} = \frac{1}{2\pi r C_i} \sqrt{\left(\frac{r}{r_S} - 1\right)}$$
 (3.40)

Dla większych częstotliwości składowa aktywna impedancji staje się dodatnia, a  $f_{r0}$  osiąga wartość maksymalną przy  $|r|=2r_S$ . W ten sposób o właściwościach częstotliwościowych diody tunelowej decyduje stała czasowa  $r_SC_i$ . Przy dużych koncentracjach domieszek pojemność

złączowa jest jednak znaczna - może sięgać nawet do 100 pF. Część urojona impedancji (3.39) zeruje się przy częstotliwości

$$f_{x0} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\left[ \frac{1}{L_{S}C_{j}} - \frac{1}{\left(rC_{j}\right)^{2}} \right]}$$
(3.41)

Jest to częstotliwość rezonansowa własnych drgań pasożytniczych. Dlatego w typowych zastosowaniach mikrofalowych dioda pracuje przy częstotliwościach  $f_0$  mniejszych niż  $f_{x0}$  i  $f_{r0}$  ( $f_{x0} > f_{r0} > f_0$ ), a drgania te nie wystąpią do wartości krytycznych, jeżeli

$$L_s < C_i r_S r \tag{3.42}$$

Małą indukcyjność szeregową uzyskuje się poprzez wykonywanie wyprowadzeń prądowych diody z taśm, membran lub większych płytek zamiast z cienkich drutów.

W zależności od wartości parametrów własnych w schemacie zastępczym oraz wielkości napięcia polaryzacji i obciążenia dioda tunelowa może pracować jako wzmacniacz, oscylator lub przełącznik. Diody wzmacniające powinny mieć duże częstotliwości krytyczne i mały poziom szumów, diody oscylacyjne - dużą moc przekazywaną do obciążenia, a diody przełącznikowe - duży skok napięcia  $U_V$ - $U_P$ .